



達能科技公布 2011 年前三季業績報告

2011年10月25日·桃園訊 — 達能科技股份有限公司(以下簡稱「達能」或「本公司」·台灣證交所股票代碼:3686)於10月25日公布經由會計師核閱之2011年前三季財務報告·營收為新台幣35.8億元·較去年前三季成長57.4%。由於受市場價格滑落影響·本年度前三季稅前每股淨利0.07元·稅後每股淨損0.04元。

重點摘要

- 前三季營收達新台幣 35.8 億元,較去年同期成長 57.4%
- 營業毛利為新台幣1億1千萬元,營業毛利率3%;營業利益為新台幣2千9百萬元
- 前三季稅前淨利新台幣 1 千 3 百萬元,稅後小幅虧損 7 百萬元,每股稅後淨損 0.04元

經營層報告

2011年第三季太陽能產業因受歐洲債信問題未明朗及金融體系融資轉趨保守等因素影響,導致市場需求不振,同時在產業鏈供過於求的情況下,價格於季末持續滑落,以致影響營收與獲利表現。由於價格下滑幅度超過預期,公司以降低成本、選擇性接單、調降產能利用率,來減緩損失擴大的壓力。

面對目前市況,本公司仍將維持選擇性接單方式及調整產能利用率,同時將視景氣復 輕狀況,彈性調整新產能到位之時程。



一、損益資訊

單位:新台幣百萬元	Q3'11	Q2'11	Q3'10	QoQ	YoY
營業收入	867	1,153	929	-25%	-7%
毛利率	-11%	-12%	24%	1%	-35%
營業費用	(14)	(20)	(53)	-30%	-74%
營業淨利(損)	(113)	(162)	165	-30%	-168%
營業淨利率	-13%	-14%	18%	1%	-31%
稅後淨利(損)	(94)	(164)	128	-43%	-173%
淨利率	-11%	-14%	14%	3%	-25%
EBITDA	16	(50)	208	66	(193)
EBIT	(100)	(161)	160	62	(259)
EPS(NTD)	(0.49)	(0.87)	0.79	0.38	(1.28)

面對第三季市場需求仍舊不振·及產品價格持續滑落·本公司於季末以選擇性接單及彈性 調整產能利用率方式來減緩損失。第三季營收為新台幣 8.7 億元·較前季與去年同期分別 衰退 25%與 7%;前三季累計營收為 35.8 億元·較去年同期成長 57%。

第三季末受到矽晶圓價格大幅下滑、產能利用率降低之影響,獲利空間被侵蝕,但在調整生產策略、控制存貨及降低成本之情況下,毛利率為-11%,較第二季之-12%回升1個百分點;累計前三季之營業毛利為新台幣1.1億元,毛利率為3%。

第三季營業費用在控制得宜的情況下,分別較前期與去年同期降低。

累計前三季稅前淨利新台幣 1 千 3 百萬元·稅後淨損新台幣 7 百萬元·每股稅後淨損 0.04元。



二、資產負債

單位:新台幣百萬元	Q3'11	Q2'11	Q3'10	QoQ	YoY
現金及約當現金	3,203	3,337	1,137	-4%	182%
應收帳款	172	427	209	-60%	-18%
存貨	362	473	277	-23%	31%
固定資產淨額	4,635	4,565	2,720	2%	70%
短期借款	1,179	749	141	57%	736%
長期借款	1,865	2,216	564	-16%	231%
負債總額	3,626	3,976	1,611	-9%	125%
股東權益	5,101	5,196	2,987	-2%	71%
總資產	8,727	9,172	4,598	-5%	90%

截至第三季底·本公司現金及約當現金餘額為新台幣 32.03 億元·主係於本年度第一季末 完成現金增資及以銀行之中期借款充實營運資金所致。

第三季受終端需求不振、業績滑落影響.應收帳款較前季減少60%;存貨較前一季減少23%.主係因應市場狀況.降低庫存量以減緩損失。

三、營運分析

單位:%	Q3'11	Q2'11	Q3'10
營業毛利率*	-11%	-12%	24%
稅後淨利率*	-11%	-14%	14%
總資產報酬率	0.4%	3%	14%
股東權益報酬率	-0.2%	4%	20.1%
負債比率	42%	43%	35%
流動比率	226%	255%	172%
速動比率	196%	220%	135%
應收帳款週轉率(次)	24	17	22
平均收現天數(天)	15	22	17
存貨週轉率(次)	13	13	10
平均銷貨天數(天)	27	29	37

^{*}單季數字

第三季之總資產報酬率及股東權益報酬率較前季與去年同期滑落,主係因市場需求不振、 產品價格大幅下滑,而侵蝕獲利空間所致。



四、現金流量

單位:新台幣百萬元	Q3'11	Q2'11	Q3'10	QoQ	YoY
營業活動淨現金流入(出)	234	(207)	131	441	103
本期淨利(損)	(94)	(164)	128	70	(222)
折舊及攤提費用	116	111	49	5	67
其他	212	(154)	(46)	366	258
				-	
投資活動之淨現金流出	(242)	(432)	(469)	190	227
購置固定資產	(235)	(518)	(498)	283	263
其他	(7)	86	29	(93)	(36)
融資活動之淨現金流入	(126)	1,196	776	(1,322)	(902)
銀行借款	75	1,196	(66)	(1,121)	141
現金增資	0	0	840	0	(840)
現金股利	(201)	0	2	(201)	(203)
本期現金及約當現金增加	(134)	557	438	(691)	(572)
期初現金及約當現金餘額	3,337	2,780	699	557	2,638
期末現金及約當現金餘額	3,203	3,337	1,137	(134)	2,066
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·		

第三季來自營業活動的淨現金流入為新台幣 2.34 億元·較前季與去年同期分別增加新台幣 4.41 億元與 1.03 億元·主係因淨損縮小·存貨及應收帳款減少所致·累計前三季之來自營 業活動的淨現金流入為新台幣 0.52 億元。第三季之融資活動淨現金流出為新台幣 1.26 億元·主係為發放 99 年度股東股利所致。

五、產能進程

單位:MW	4Q10	3Q11	2012
晶圓一廠	120	120	120
晶圓二廠	90	210	210
晶圓三廠			220
產能合計	210	330	550

晶圓二廠產能 210 MW·已於 2011 年第一季末開出,目前總產能為 330MW。晶圓三廠預計於第四季完成廠房建置,未來仍將會機動地依據市況調整產能到位之時程,以因應市場需求的復甦。



聯絡人

代理發言人:吳育宜財務長

發言人電郵: pr@danentech.com http://www.danentech.com/ir.html

電話: +886 3 4738788 傳真: +886 3 4738368

關於達能

達能科技股份有限公司於 2007 年 11 月正式成立,為擁有專業技術的太陽能矽晶圓製造廠,主要生產太陽能光電產業使用的太陽能多晶矽晶片(wafer)以及提供客製化矽晶產品的專業代工服務。達能科技生產基地位於桃園科技工業園區,目前擁有兩座晶圓製造廠,晶圓三廠亦正在興建中。達能科技現有 490 位員工,經營團隊主要來自於國際級半導體大廠、金融業及太陽能相關產業的專業經理人及技術團隊所組成。截至目前,達能科技已取得多數國際太陽能電池大廠認證,未來期以成本優勢、客製化彈性及優異品質,成為台灣太陽能矽晶圓專業製造之領導廠商。